TECH INSIDE SHOW

첨단소재부품뿌리산업기술대전

Best of Materials, Components and Ppuri Industry

국내 소재부품 장비, 뿌리기업 을 위한
전문 B2B전시회

- 2021. 10. 13(수)-15(금)
- KINTEX 제1전시장 4홀

주최 | 산업통상자원부

주관 | beyond leading technology KIAT, KITECH 한국생산기술연구원, Keit 한국산업기술평가관리원 Korea Evaluation Institute of Industrial Technology, kotra 대한무역투자진흥공사, KITIA 사단법인 한국소재부품투자기관협의회 Korea core Industrial Technology Investment Association, KINTEX

2021년 행사개요

TECH INSIDE SHOW
첨단소재부품뿌리산업기술대전
Best of Materials, Components and Ppuri Industry

TECH INSIDE SHOW는 국내 소재 ·부품 ·장비와 이를 뒷받침하는 뿌리기술(공정기술)까지 망라하는 전문B2B 전시회입니다. 국내외 새로운 비즈니스 창출을 원하는 중소/중견기업들의 마케팅 및 판로개척 활성화를 목적으로 합니다.
전시회뿐만 아니라, 전문가를 초빙하여 빠르게 변화하는 '소부장(소재 ·부품 ·장비)' 산업 트렌드를 알 수 있는 다양한 주제의 포럼도 만나보실 수 있습니다.

행사개요

행사명 2021 첨단소재부품뿌리산업기술대전(TECH INSIDE SHOW)

기 간 2021. 10. 13(수)-15(금)

장 소 KINTEX 제1전시장 4홀

주 최 산업통상자원부

주 관 beyond leading technology KIAT · KITECH 한국생산기술연구원 · Keit 한국산업기술평가관리원 · KITIA 한국소재부품투자기관협의회 · kotra 대한무역투자진흥공사 · KINTEX

행사 구성

전시
국산화·자립화 성공기업, 소재 / 부품 / 장비 / 뿌리 산업 중견 및 중소기업 제품 전시

기술상담
기술적 애로사항을 겪는 기업들의 문제해결을 위한 기술상담 지원

해외바이어수출상담
- 해외 저명한 글로벌기업들과 1:1 상담회를 할 수 있는 기회(GP KOREA)
- KOTRA 전세계 무역관을 통한 해외 진성 바이어 유치

투자상담
- 투자유치 희망기업과 투자심사역과의 1:1맞춤형 상담회 개최
- 기업별 투자유치 가능성진단 및 개선 필요사항점검

컨퍼런스
수요대기업 정책설명회, 소재부품 및 뿌리기술 산업동향 컨퍼런스 개최

시상식
소재부품, 뿌리산업 발전에 기여한 유공자를 선정하여 포상

전시 품목

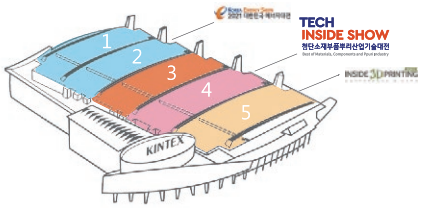
부품
- **부품** — 커플링, 스핀들, 베어링, 콤프레셔, 유공압씰 등
- **전자** — 디스플레이 부품, 카메라 모듈, 각종 전자기기 부품 등
- **전기** — 각종 모터, 절연선, 케이블, 콘덴서제어반 등

소재
- **금속** — 비철금속, 경량금속소재, 희토류 화학물 등
- **세라믹** — 도전성 세라믹, 세라믹 파우더 및 스마트센서 등
- **화학** — 나노가공소재, 탄소소재, 생리활성 화학물질 등

뿌리
- **기계** — 주조, 금형, 소성가공, 용접, 열처리, 표면처리 등

동기간 개최행사

제1전시장 연관분야 전시회 동시개최



KOREA ENERGY SHOW 2021 대한민국 에너지대전 〈에너지 분야〉

INSIDE 3D PRINTING SEOUL CONFERENCE & EXPO 〈3D 프린팅 분야〉

동기간 개최에 따른 내방 참관객 공유 효과

지난 전시회 행사결과(2019)

참가 업체 202 개사 293 부스

참관객 13,818 명

해외 초청 바이어
해외 초청바이어 44개사
상담선수 320개
수출상담액 725백만불
계약추진액 274백만불,
MOU 체결 총 3건, 1.2백만 달러

주요 초청바이어 기업

Advance Auto Parts, CARQUEST, SHAANXI, 京东方 BOE, VESTEL, Uber, NVIDIA, FLUOR, BROADCOM, Wabtec CORPORATION, arçelik, AIRAVAT, MAGNA

전시회 주요 참가기업

SKC KOLON PI, HYOSUNG, 삼성SDI, SAMSUNG, 경인양행 KISCO, KOLON INDUSTRIES, SBB, 율촌화학, 대한광통신, EO TECHNICS, soulbrain





주요 포럼 및 설명회

포럼/세미나






소재부품 사업설명회(수출기업대응책/소부장바우처사업 등), **소재부품통합연구회**(첨단신소재 분야),
소재부품뿌리미래전망포럼(주요 기업 및 연구기관 연사 초청) 등 소재· 부품· 뿌리산업 트렌드를 만나보실 수 있습니다.
※ 주최사 상황에 따라 발표주제 및 내용은 변경될 수 있습니다. 자세한 사항은 홈페이지를 확인해주시기 바랍니다.

수요대기업 구매정책설명회

국내외 글로벌 기업을 초청하여 해당분야에 대한 소재부품 미래수요전망과 자사의 중장기 기술개발 방향 및 구매정책 등 발표

국내 | SIEMENS, 한화에어로스페이스, 한화케미칼, 서울대학교 반도체공동연구소 Inter-university Semiconductor Research Center

해외 | 京东方 BOE, NVIDIA, Uber, FLUOR

참가사 제공혜택

'Technical Seminar' 개최 기회 제공	참가기업 신제품 및 기술 발표할 기회 제공 * 선착순 마감될 수 있으니, 세미나 개최를 원하는 참가기업은 사무국으로 미리 연락주시기 바랍니다.
참가기업 대상 무료 초청장 배포	참가기업 주요 고객 초청을 위한 무료입장이 가능한 초청장 배포
참가기업 온라인 디렉토리 노출	홈페이지 온라인 디렉토리 내 회사소개 및 출품품목 노출
TV 현장 생중계 송출	대형부스 및 우수 기업에 한하여, 참가기업 부스 TV 생중계 홍보
참가기업 보도자료 지속 배포 및 산업전문지/뉴스레터 내 배너 광고	참가사 및 제품 홍보를 위한 보도자료 배포 분야별 산업전문지(오프라인) 및 뉴스레터(온라인) 내 기업 광고 노출







부스유형 및 참가신청 방법



독립부스

면적만 제공(3m x 3m x 2)
2부스 이상 신청가능
KINTEX 협력업체 중 직접 선정 및 시공

2,200,000원



조립부스

기본 벽면, 상호간판(국/영),
스포트라이트(100W) 5개, 파이텍스,
220V 소켓2구(1KW)
안내데스크, 의자 휴지통 각 1개

2,500,000원



프리미엄부스

블럭형게이트, 기본 벽면, 블럭형상호간판(국/영),
스포트라이트(100W) 5개, 파이텍스,
220V 소켓2구(1KW), 안내데스크,
의자 휴지통 각 1개

3,000,000원

참가신청
홈페이지 온라인 접수
(www.techinsideshow.kr) 또는
이메일 접수 (techinside@kintex.com)

참가비 납부
참가신청서 제출 후
1주일 이내 계약금 납부(50%) 〉
1달 이내 잔금 납부(50%)

기타비용 납부
잔금 및 부대시설비
(~9.10까지)

참가비 할인안내

할인내역	대상	할인금액
조기할인	(~6.30) 기간 내 신청업체	10%/부스당
부품소재뿌리 우수기업할인	부품·소재 전문기업 인증 뿌리기술전문기업 인증 관련 정부포상/수상기업	10만원/부스당
주관기관 추천기업할인	한국산업기술평가관리원 추천기업	50%(선착순)

※ 한국산업기술평가관리원 추천 할인의 경우, 타 할인과 중복 적용이 불가합니다.

CONTACT

TECH INSIDE SHOW 2021 사무국
(10380) 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60
Tel. 031-995-8166 I Fax. 031-995-8088
Email. techinside@kintex.com

한국산업기술평가관리원 추천할인 관련 문의
Tel. 031-995-8744
Email. emcpw@kintex.com